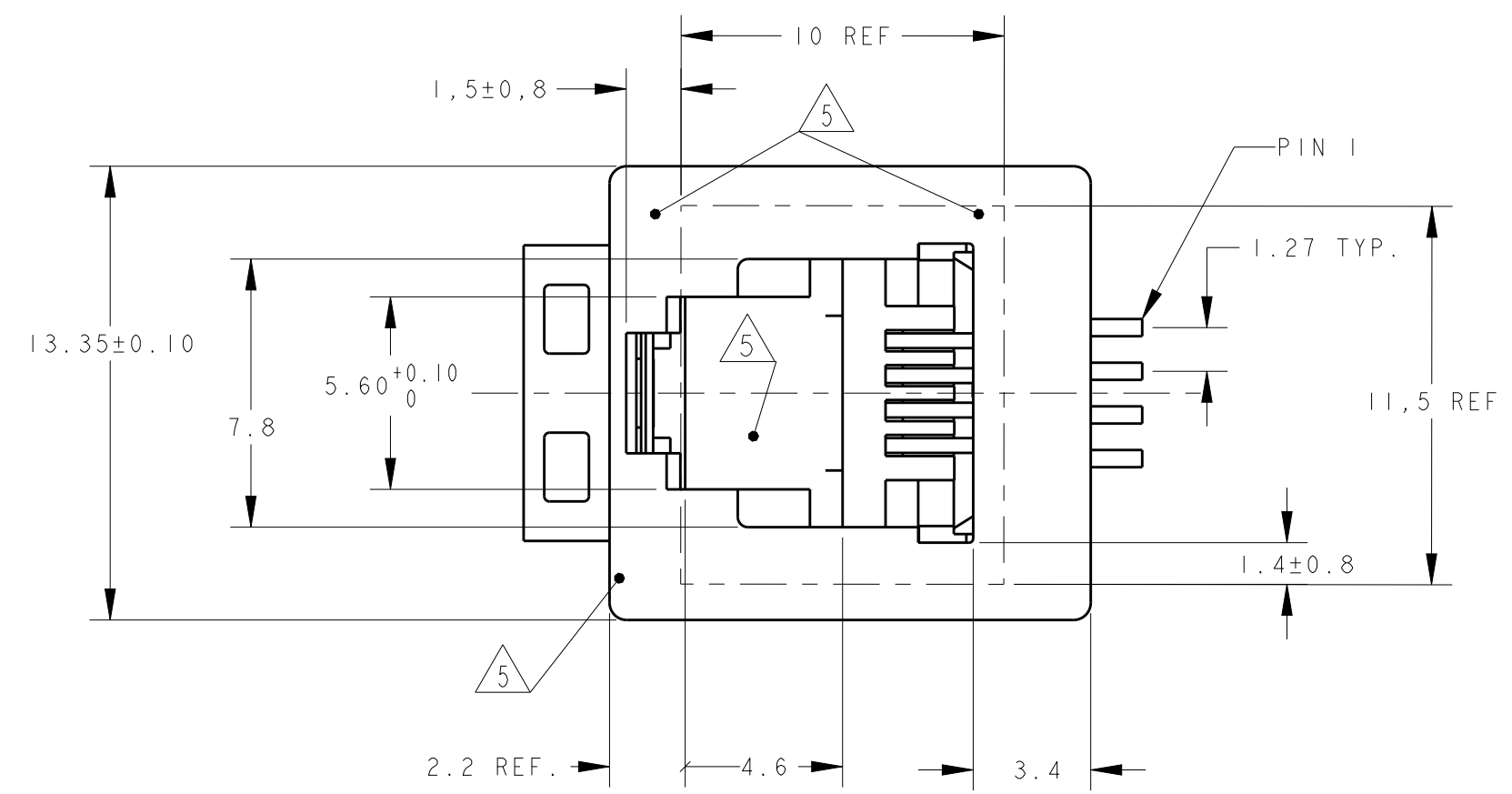
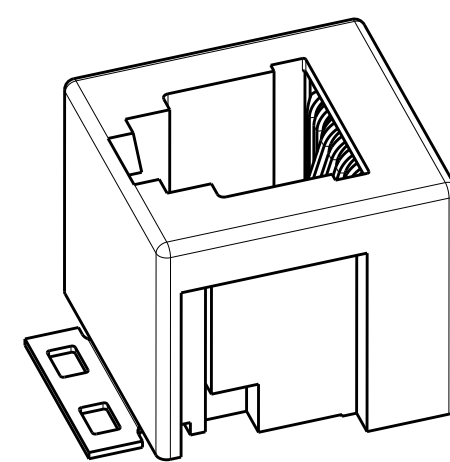
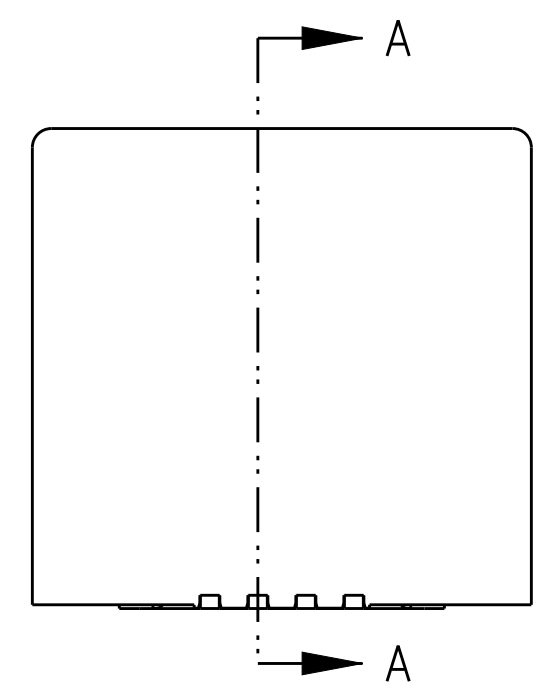
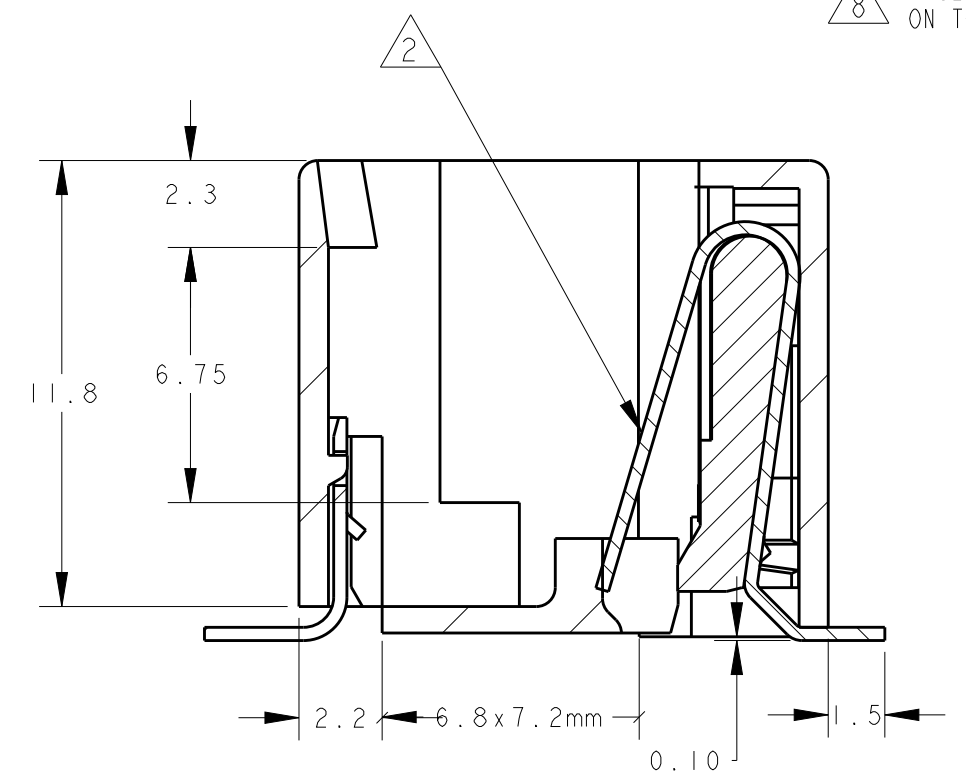
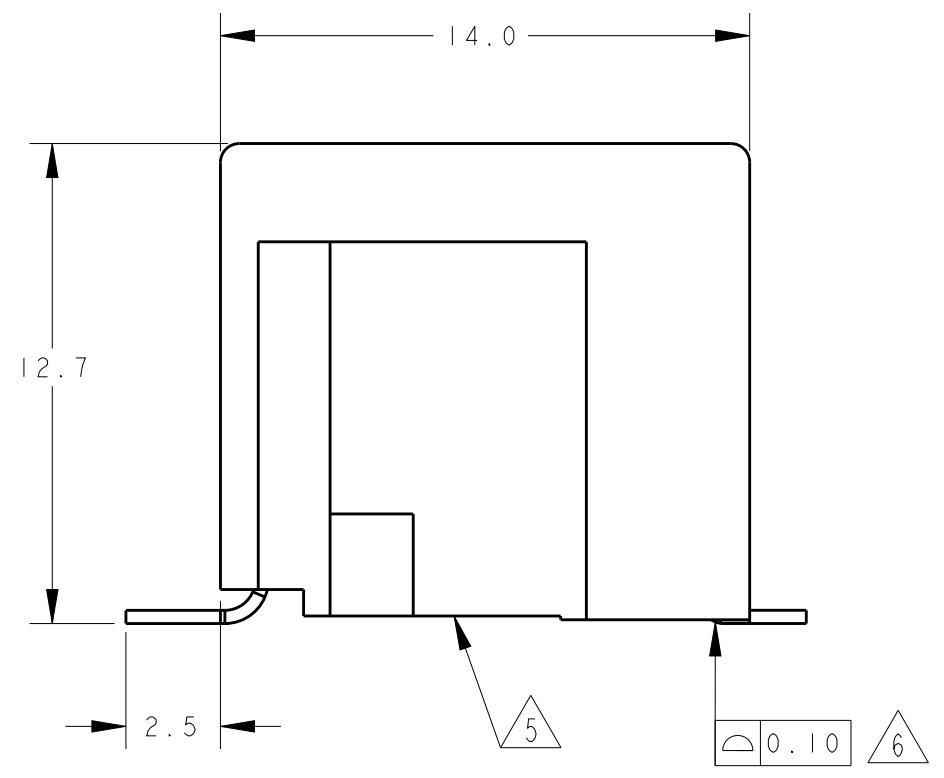
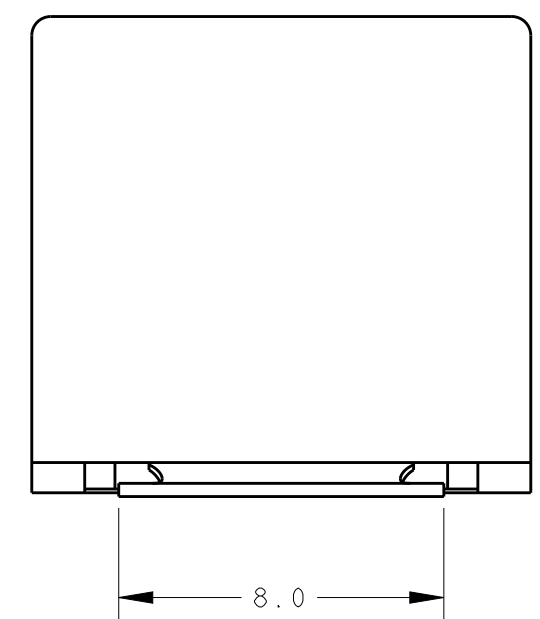


D

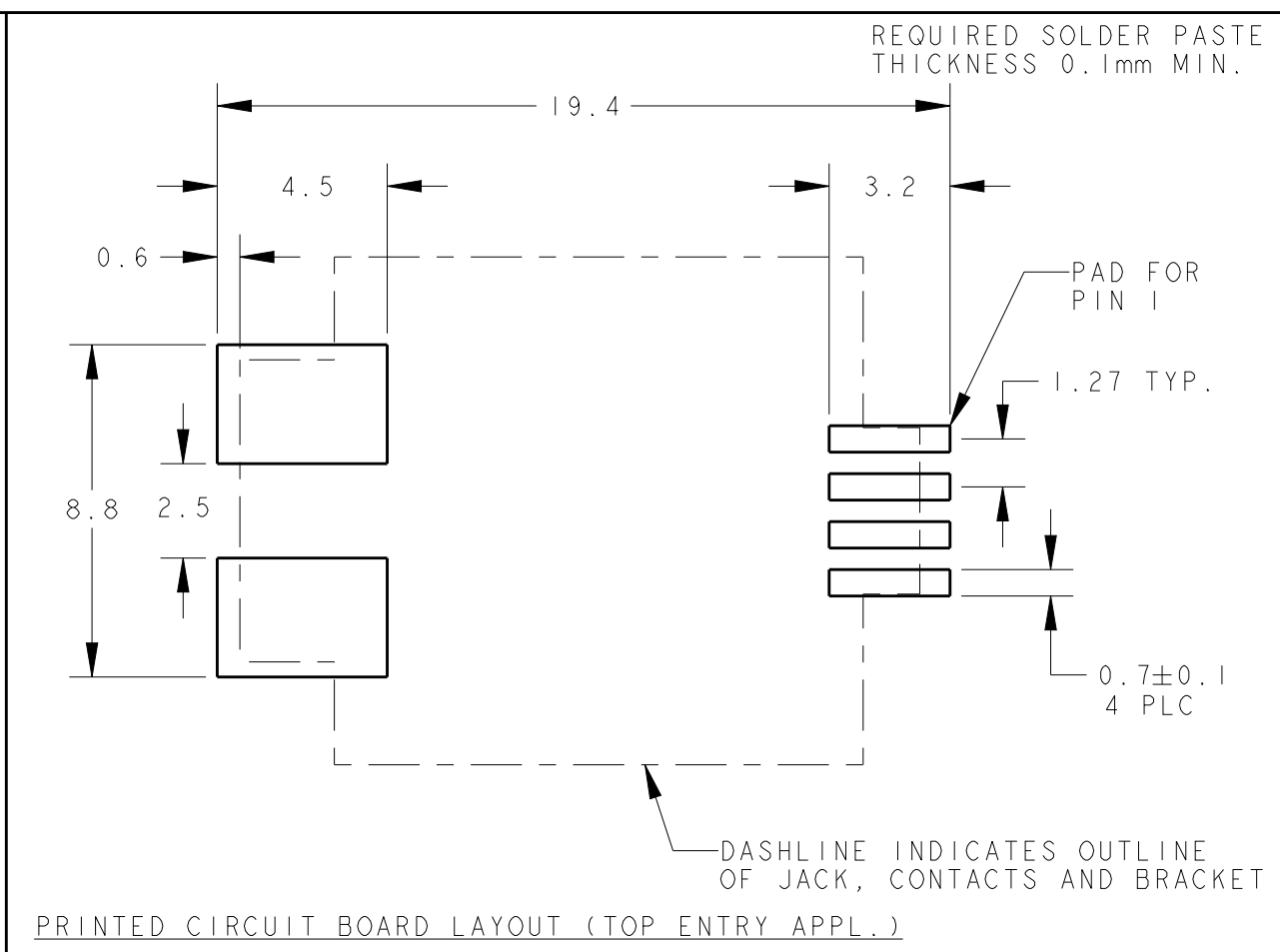
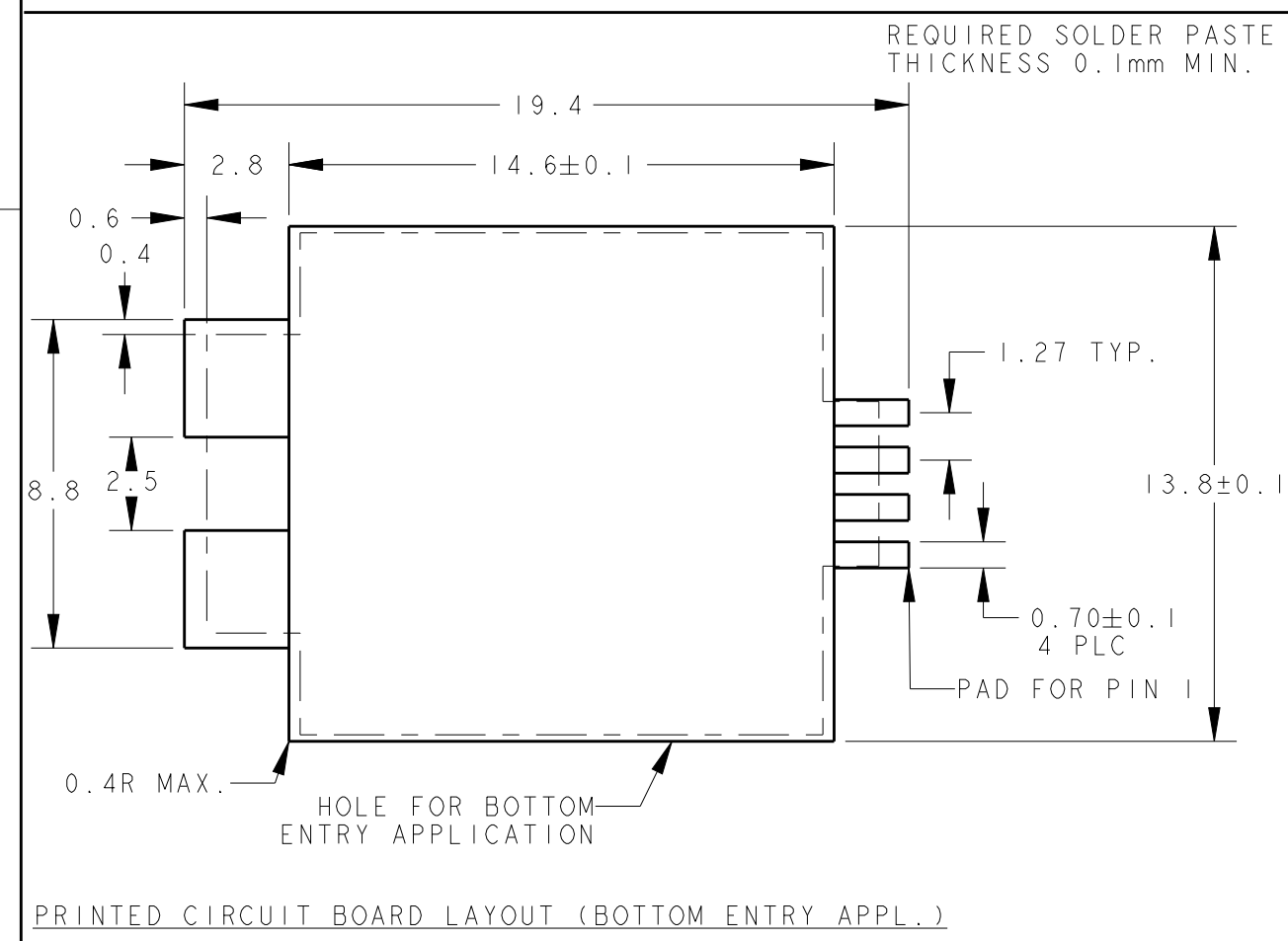


C



B

A



- NOTES:
- 1 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.15 .
 - 2 CONTACT PLATING:
OVERALL: Ni 1.27 μ m MIN. ALL OVER THE CONTACTS
SOLDER ZONE: Sn 3.5-5.0 μ m ON THE SOLDER ZONE OF THE CONTACT
MATING ZONE: PLATING CONFIRMS TO PRODUCT REQUIREMENTS AS PER SPECIFICATION 108-19117
 - 3 MATERIALS:
HOUSING: 30% G.F. LCP COLOR BLACK, UL 94V-0.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE
SOLDER BRACKET: TIN PLATED BRASS WITH NICKEL UNDERPLATE.
 - 4 THIS JACK CAN ALSO BE APPLIED HANGING THROUGH A HOLE, IN A PRINTED CIRCUIT BOARD. SEE LEFT PCB LAYOUT.
 - 5 SURFACE CAN BE USED FOR PICKING THE MODULAR JACK WITH, TYPE II SMD MACHINE.
 - 6 MEASURED AT HEEL OF CONTACTS
COPLANARITY AT TIPS OF CONTACTS MAX. 0.18mm
 - 7 TAPE AND REEL PACKAGING ACCORDING TO EIA 481-3 SPECIFICATIONS.
 - 8 INCLUDES KAPTON TAPE (10x11,5mm) ON TOP SURFACE AS PICK AND PLACE FEATURE.

D

C

B

A

4 POS./4 CONT.	300 PCS ON $\varnothing 360$ mm OD REEL. TOP ENTRY ORIENTATION PER DETAIL B	8 1982198-2
4 POS./4 CONT.	300 PCS ON $\varnothing 360$ mm OD REEL. TOP ENTRY ORIENTATION PER DETAIL B	1982198-1
REMARKS	PACKAGING 7	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH -

MATERIAL

-

SEE NOTE 3

DWN

VATHSA

18Dec2006

CHK

PREMJITH

18Dec2006

APVD

PRODUCT SPEC

108-19117

APPLICATION SPEC

114-19041

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

INVERTIBLE MODULAR JACK, 4 POSITION
HANDSET
SURFACE MOUNT APPLICATION

SIZE

A2

CAGE CODE

C-1982198

DRAWING NO

1

RESTRICTED TO

-

SCALE

5:1

SHEET

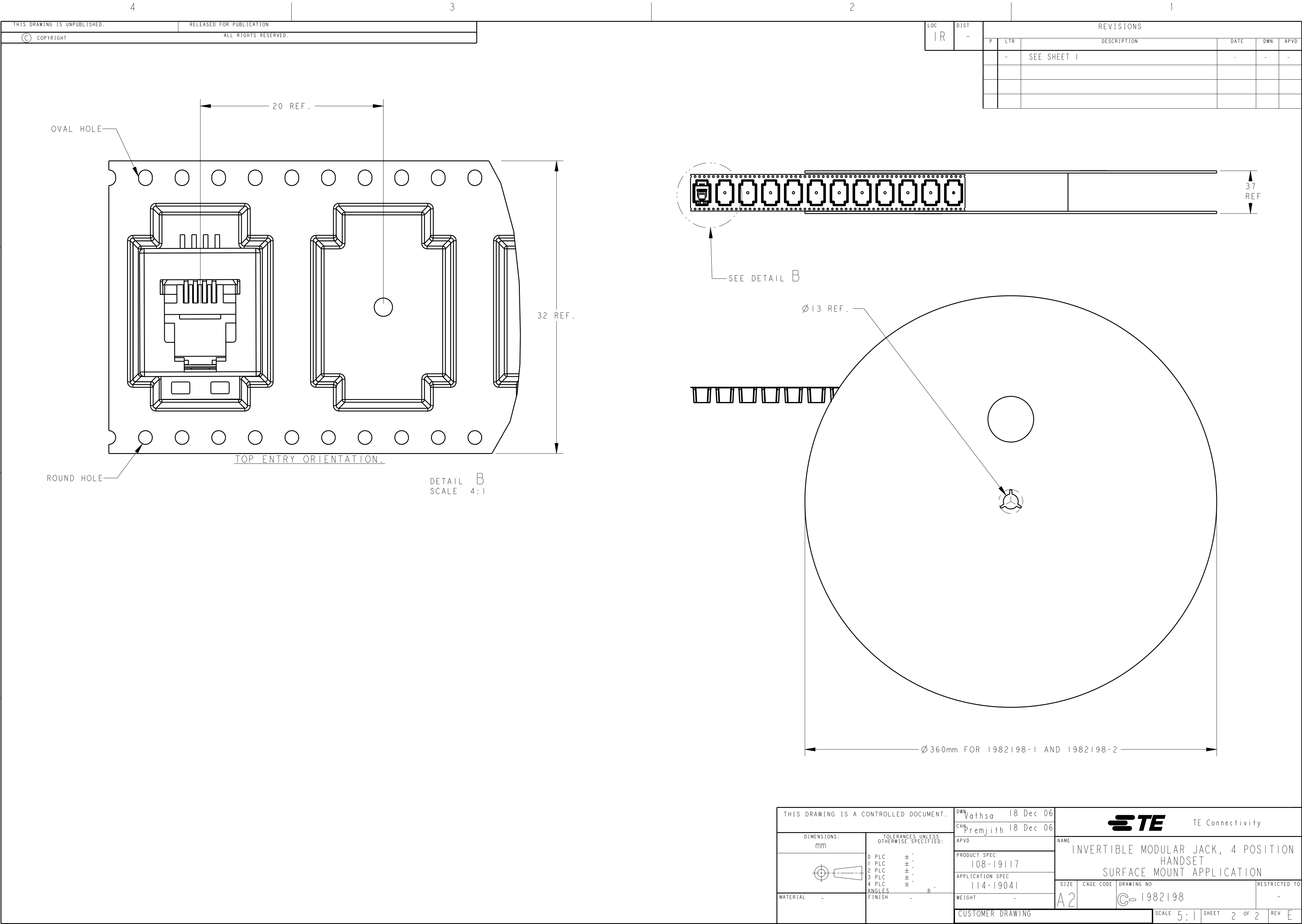
1

OF

2

REV

E



1471-9 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9